



POLYMAKER POLYDISSOLVE

PolyDissolve™ es una familia de filamentos de soporte solubles. Esta familia ofrece una solución de soporte para nuestra cartera de filamentos. Permite una mayor libertad de diseño.

PolyDissolve™ S1 es un soporte soluble en agua para filamentos a base de PLA, TPU, PVB y nailon de nuestra cartera. Está diseñado específicamente para tener una interfaz perfecta con estos materiales al mismo tiempo que muestra una buena solubilidad.

Temp. Extrusor

215°C – 225°C

Densidad

1.37 (g/cm³ at 21.5

Temp. Cama

25°C – 60°C

Índice de fusión

7.8 (g/10 min)

Velocidad

20mm/s – 40mm/s

Ajustes de secado

80°C for 12h

Retracción

20 (mm/s)

Color

Natural

Medida

750 gr



01 800 0046 733

www.3dmarket.mx



ventas@3dmarket.mx